

# 英國PDR 紅外線 BGA、SMD 元件拆焊系統



IR-X310

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



IR-X110

## IR-X310

### 特點

IR經濟型機種。

採用PDR獨步全世界專利紅外線拆焊技術。

全世界唯一使用非接觸式溫度感測器。

可真實反應零件所承受的溫度。

紅外線加熱，突破傳統熱風拆焊機罩住元件加熱，熱衝擊較大缺點。

拆焊溫度曲線採斜率設定，加溫曲線與迴焊爐一樣完美，良率幾可達100%。

操作容易，經過一天訓練即可完全操作本機。

無需拆焊治具，本機附F700鏡頭可拆焊25-70mm所有元件。

本機配備600W預熱系統，預熱範圍120x120mm。

不用電腦連線，即可精準的控制溫度。

紅外線加熱無熱風流動，不會影響週邊微小元件，可適用所有的元件，尤其是Micro BGA元件

## IR-X110

### 特點

經濟型紅外線拆焊系統可拆焊SMD及BGA元件。

非傳統式熱風拆焊系統，無熱風流動，不影響週邊元件，不會造成位移。

手握固定式紅外線，不用調整即可使用。

附電源主機，可調整紅外線溫度及預熱系統溫度。

本機預熱系統為500W，預熱範圍120mm x 120mm。